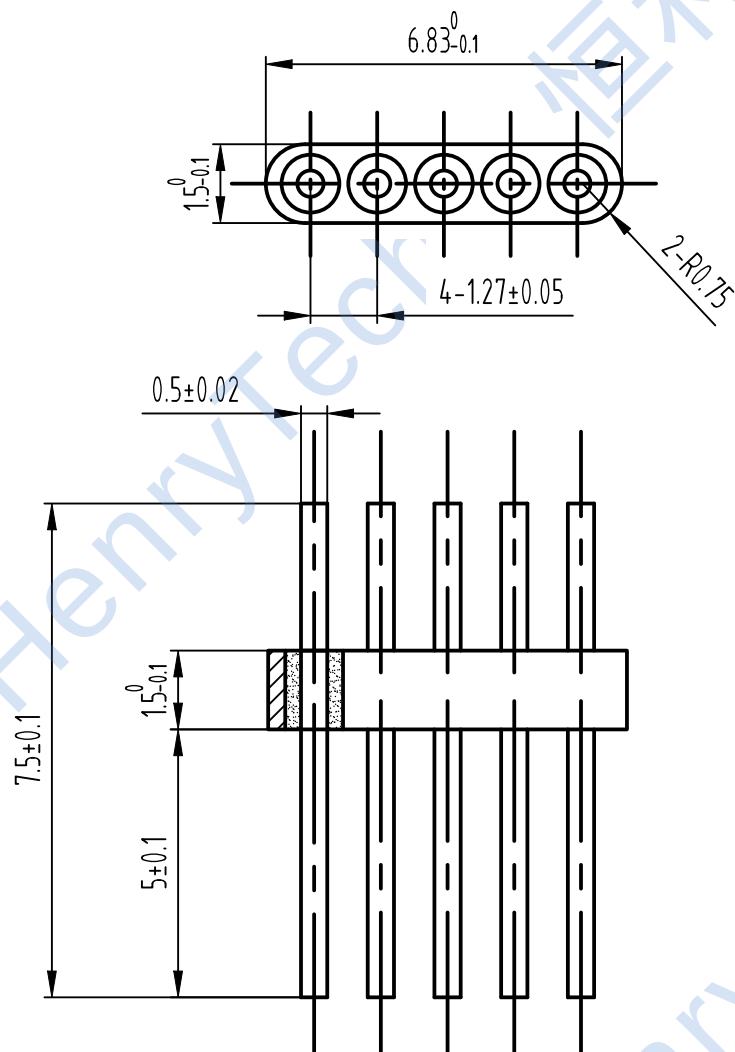




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP5-0.5-1.27(7.5-5)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						装配图			图样标记		重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期										
设计	M		标准化										7:1	
审核														
工艺			日期			共 页			第 页					